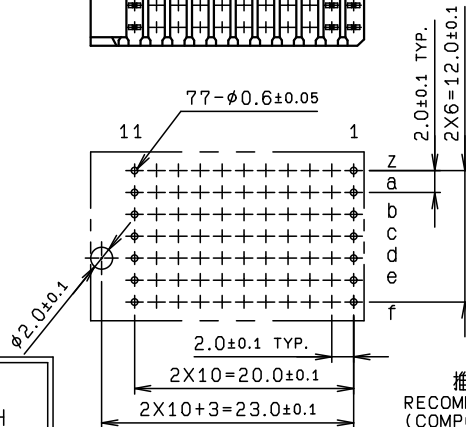
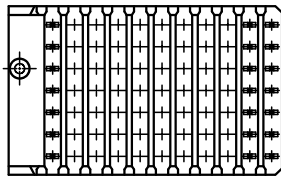
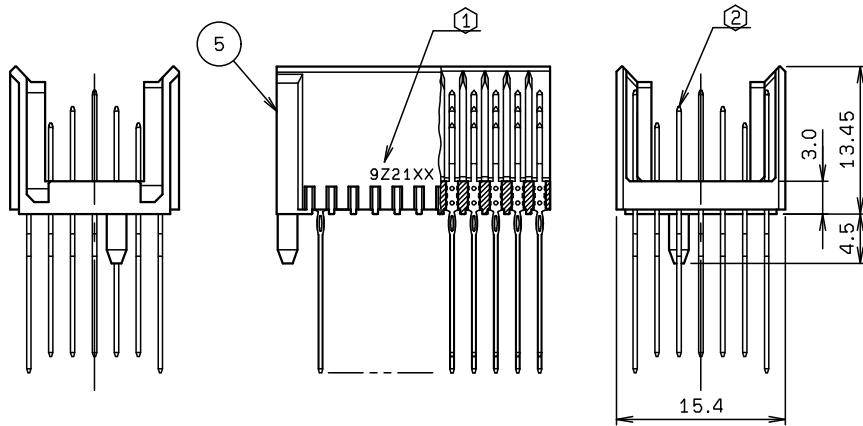
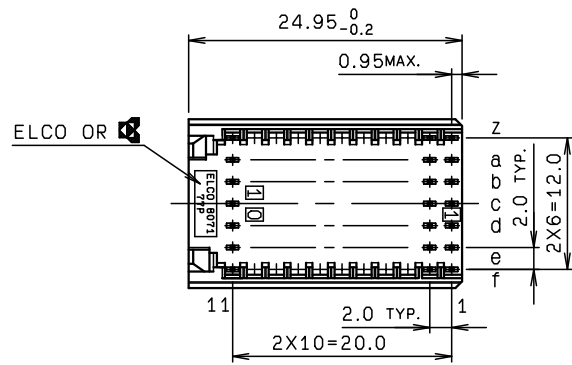




ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONTACT(LEVEL-N)		22	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
2	PLUG CONTACT(LEVEL-M)		22	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
3	PLUG CONTACT(LEVEL-L)		22	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
3	PLUG CONTACT(LEVEL-K)		11	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
4	PLUG INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR: GRAY

型番
P/N

接頭 PREFIX
17: プラグ
PLUG

プレスフィットタイプ
PRESS FIT TYPE
シリーズ番号 SERIES NO.

極数 NO. OF POS.
077: (5+2)X11=77POS.
バリエーション VARIATION

020: ストレート、ボラキー付き (ロングテール)
CONTACT 配列: カスタム
ST. WITH P.K. (LONG TAIL)
CONTACT LAYOUT: CUSTOM
メッキコード FINISH CODE

メッキコード FINISH CODE NO.	下地メッキ UNDER COAT	接点部メッキ CONTACT AREA	その他 OTHER AREA
518		AU: 0.1μm MIN.	
519	ニッケル NICKEL:	AU: 0.38μm MIN.	
515	1.2~3.0μm	Pd/Ni: 0.65μm MIN. Au: 0.1μm MIN.	AU: 0.05μm MIN.
517		AU: 0.76μm MIN.	

注記
NOTE

① 製造ロット番号表示 LOT NO.

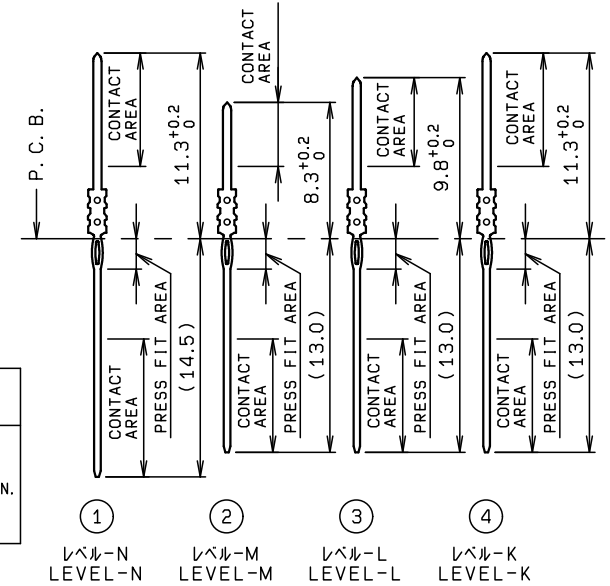
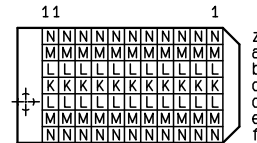
0Z21XX

製造年 YEAR
製造月 MONTH

製造ラインコード LINE CODE

製造日付 DATE

② ピン配置 (コネクタ嵌合面側)
CONTACTS LAYOUT
(CONNECTOR MATING SIDE SHOWN)



コンタクト寸法
CONTACT DETAIL

3. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS : t=1.4~4.2mm

穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA. : φ0.7±0.025mm
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS: 25~50μm
(はんだめっき厚) SOLDER PLATING: 4~10μm
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA. : φ0.6±0.05mm

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格							
±0.3		201-03-376		A	DCN19884	2019/08/30	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
		UNIT		0	EDN-395	1999/06/23	K. OHTAKA	K. NARITA	T. MORI
		mm		ANGLE		DATE		ISSUE	
		SCALE		3RD		1999/06/23		CHECKED	
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED		PART NO. / 型番	
K. OHTAKA		K. OHTAKA		K. NARITA		T. MORI		17 8071 077 020 XXX	
								DWG NO. / 図番	
								BJS 8071084	
								[SHEET] REV	
								1/1 A	

KYOCERA